闽科成函〔2018〕5号

福建省科学技术厅关于征集第十三届中国重庆高新技术成果交易会暨第八届中国国际

军民两用技术博览会项目的通知

各有关单位：

第十三届中国重庆高新技术成果交易会暨第八届中国国际军民两用技术博览会（以下简称重庆高交会暨军博会），原计划于2018年4月12-15日在重庆国际会议展览中心（南坪）举行，现延期至2018年6月21-24日，地点不变。本届展会以“军民融合•创新创业”为主题，开展展览展示、对接交流、招商引资、人才交流、主题论坛等活动。为利用好重庆高交会暨军博会这一技术转移展示平台，展示我省军民融合领域的优秀成果，促进我省与重庆市的科技合作与交流，我厅将组织代表团参会。现就项目征集工作通知如下，请有合作意向的企事业单位积极参展参会。

 一、征集范围及要求

（一）展示项目：近两年来我省科技创新的新进展和新成果，主要范围是军民融合、智能制造、人工智能等领域。详见《关于邀请参加第十三届中国重庆高新技术成果交易会暨第八届中国国际军民两用技术博览会的函》（附件1）。

请各单位积极组织项目，并填写第十三届中国重庆高交会暨第九届军博会项目征集信息表（附件2），于5月18日前汇总后，发送至电子邮箱：913046385@qq.com 。

（二）有关事项：需要展位进行特装布展的单位，请在表格中进行备注申请，内容包括展板数量、特装方案和要求，布展工作将由大会组委会统一安排的特装供应商进行服务，费用自理。

二、联系方式

（一）福建海峡技术转移中心

联系人：兰春伟 李晓燕

电话（传真）：0591-87379992

电子邮箱:913046385@qq.com

地址：福州市工业路611号海峡技术转移中心大楼205室

（二）福建省科技厅科技成果与技术市场处

联系人：李 蕾

电 话：0591-87881871

附 件:

1.关于邀请参加第十三届中国重庆高新技术成果交易会暨第八届中国国际军民两用技术博览会的函

2.第十三届中国重庆高交会暨第九届军博会项目征集信息表

 福建省科学技术厅

2018年4月25日

（此件主动公开）